

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypłata odsetek od obligacji MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

04-04-2019 13:49:55 | Bieżący | EBI | 13/2019

Zarząd Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 04 kwietnia 2019 r. Spółka dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii C na rzecz wszystkich Obligatariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

- Leszek Biernacki - Prokurent samoistny

